

		ICRXIBN0E001A	ICRXIBN0M001A	ICRXIBN7E001A	ICRXIBN7M001A
Procesor	COMExpress	bCOM6-L1200	bCOM6-L1200	bCOM6-L1200	bCOM6-L1200
	CPU	Via Eden Dual Core	Via Eden Dual Core	Via Eden Dual Core	Via Eden Dual Core
	Częstotliwość	1 GHz	1 GHz	1 GHz	1 GHz
Pamięć RAM	Technologia	DDR3	DDR3	DDR3	DDR3
	Ilość pamięci	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Grafika	Rozdzielczość	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440
	Port	VGA	VGA	VGA	VGA
	Dual Display	nie	nie	nie	nie
Porty	Ethernet	2 x 10/100/1000 Mbps	2 x 10/100/1000 Mbps	2 x 10/100/1000 Mbps	2 x 10/100/1000 Mbps
	Szeregowy	1 x RS232	1 x RS232	1 x RS232	1 x RS232
	USB	2 x USB2.0	2 x USB2.0	2 x USB2.0	2 x USB2.0
	Pamięci	Slot SD	Slot SD	Slot SD	Slot SD
	Audio	Audio Out/Mic	Audio Out/Mic	Audio Out/Mic	Audio Out/Mic
	Rozszerzeń	1 x Mini PCIe	1 x Mini PCIe	1 x Mini PCIe	1 x Mini PCIe
Dysk twardy		SSD 32 GB	HDD 250 GB	SSD 32 GB	HDD 250 GB
System operacyjny		brak	brak	Microsoft® Windows® Embedded Standard 7	Microsoft® Windows® Embedded Standard 7
Zasilanie	Zasilanie	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)
	Pobór prądu	1.8 A przy 24 VDC	1.8 A przy 24 VDC	1.8 A przy 24 VDC	1.8 A przy 24 VDC
Budowa	Konstrukcja	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa
	Chłodzenie	pasywne	pasywne	pasywne	pasywne
	Montaż	szybka DI, paneleowy	szybka DI, paneleowy	szybka DI, paneleowy	szybka DI, paneleowy
	Wymiary [mm]	192 x 116 x 79	192 x 116 x 79	192 x 116 x 79	192 x 116 x 79
	Waga [kg]	1.814	1.814	1.814	1.814
Środowisko pracy	Temperatura pracy	-25° do +65°C	-25° do +65°C	-25° do +65°C	-25° do +65°C
	Temperatura składowania	-40° do +85°C	-40° do +85°C	-40° do +85°C	-40° do +85°C
	Wilgotność	5% do 95%,	5% do 95%,	5% do 95%,	5% do 95%,
	Wstrząsy i wibracje	15G, 11ms	15G, 11ms	15G, 11ms	15G, 11ms
	Certyfikaty	CE, UL, Class 1	CE, UL, Class 1	CE, UL, Class 1	CE, UL, Class 1